METHOD FOR COATING SURFACES USING AN INSTALLATION WITH SPUTTER **ELECTRODES**

Publication number: WO9914390 **Publication date:** 1999-03-25

WEBER THOMAS (DE); VOIGT JOHANNES (DE); Inventor:

LUCAS SUSANNE (DE)

BOSCH GMBH ROBERT (DE); WEBER THOMAS (DE); **Applicant:**

VOIGT JOHANNES (DE); LUCAS SUSANNE (DE)

Classification:

C23C14/34; C23C14/00; C23C16/517; C23C14/34; - international:

C23C14/00; C23C16/50; (IPC1-7). C23C

C23C14/00F2; C23C14/00F2F; C23C16/517 - European:

Application number: WO1998DE02726 19980915 Priority number(s): DE19971040793 19970917

Also published as:

WO9914390 (A3) EP0958195 (A3)

EP0958195 (A2)

US6171454 (B1) EP0958195 (A0)

more >>

Cited documents:

DE4343042 DE19506515

DE19537263

EP0736612

EP0583736

more >>

Report a data error here

Abstract of WO9914390

The invention relates to a method for coating surfaces using an installation with sputter electrodes. Said installation has at least two interspaced electrodes arranged in a process chamber and an outlet for process gas. The invention is characterised in that both sputter electrodes are impinged upon by a bipolar pulsed voltage in such a way that they are alternatingly operated as cathodes and anodes, the voltage frequency is regulated between 1 kHZ and 1 MHz and the operating parameters are selected in such a way that the electrodes are at least partially covered by a coating material during operation.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C23C 14/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/14390

A3 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

25. März 1999 (25.03.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/02726

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. September 1998

(15.09.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 40 793.5

17. September 1997 (17.09.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEBER, Thomas [DE/DE]; Rossbühlstrasse 1, D-70825 Korntal-Münchingen (DE), VOIGT, Johannes [DE/DE]; Stoeckhofstrasse 47, D-71229 Leonberg (DE), LUCAS, Susanne [DE/DE]; Belaustrasse 9, D-70195 Stuttgart (DE). (81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

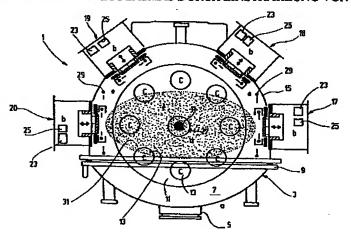
Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 27. Mai 1999 (27.05.99)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING PLASMA BY MICROWAVE IRRADIATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES PLASMAS DURCH EINSTRAHLUNG VON MIKROWELLEN



(57) Abstract

The invention relates to a method for producing plasma by microwave irradiation, wherein a process gas is conducted into a container and a plasma is ignited by means of microwave irradiation. According to the invention, the injected microwave radiation is pulsed. This enables the same process result to be obtained at lower effective microwave output so that the process temperature can be scaled down. The process rate can also be increased at effectively the same injection output, thereby reducing process time and increasing charge quantities to a considerable degree.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Plasmas durch Einstrahlung von Mikrowellen, wobei ein Prozessgas in einen Rezipienten geleitet und mittels Einstrahlung von Mikrowellen ein Plasma gezündet wird. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die eingekoppelte Mikrowellenstrahlung gepulst wird. Dadurch ist eine Reduktion der effektiven Mikrowellenleistung bei gleichem Prozeßresultat möglich, so daß auf diese Weise die Prozeßtemperatur herabgesetzt werden kann. Ferner ist eine Erhöhung der Prozeßrate bei effektiv gleicher eingekoppelter Leistung möglich, wodurch die Prozeßzeit reduziert und das Verfahren auf große Chargenmengen hochskaliert werden kann.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	AT	Albanian	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
	AL AM	Amenica	FI	Finnland	LT	Litauco	SK	Slowakei
		Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
	AT	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swariland
	AU	Austranen	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Techad
l	AZ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
ì	BA	Bosnien-Herzegowina	GH	Ghana	MG	Madagasker	TJ	Tadachikistan
1	BB	Barbados	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
l	BE	Belgien	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
l	BF	Burkina Faso	HU		ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
۱	BG	Bulgarica		Ungara	MN	Mongolei	UA	Ukraine
1	BJ	Benin	IK	Irland	MR	Mauretanien	UG	Uganda
1	BR	Brasilien	IL.	Israel	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
L	BY	Belarus	LS	Island			US	Amerika
l	CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
l	CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan .	NE	Niger		Vietnam
[CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	
{	CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawica
I	CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
1	CM	Kamerun		Korea	PL,	Polen		
١	CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
١	CU	Kuba	KZ	Karachstan	RO	Ruminien		
l	CZ.	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
L	DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		•
1	DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
l	BE.	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
1		F-1-Annahamb						

In tilonal Application No PCT/DE 98/02726

		i i	101/02 35/02/20	
CLASSIF	FICATION OF SUBJECT MATTER C23C14/00			
cording to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC		
FIELDS	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification	Hon symbole)		
	C23C	asi ayii asooy		
ocumentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are incl	cluded in the fields searched	
lectronic da	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practice	al, search terms used)	
		•		
. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the n	elevant passages	Relevant to c	ialm No.
X	DE 43 43 042 C (FRAUNHOFER GES F 9 March 1995	FORSCHUNG)	1,2,4-6 8,9,12, 18-20, 27,29	,
	see column 4, line 36 - line 47 see column 5, line 14 - line 61			
X	FRACH P ET AL: "The double ring process module—a tool for static deposition of metals, insulators reactive sputtered compounds" SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY 1997, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 90, no. 1—2, pages 75—81, XP002094930 ISSN 0257—8972	onary s and	1,2	
A	see paragraph 4.4	-/	3-29	
X Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent fam	nily members are listed in annex.	
"A" docum come "E" earlier filling "L" docum whice citati "O" docum other	categorise of cited documents: ment defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance or document but published on or after the international date of the which may throw doubts on priority claim(s) or the is cited to establish the publication date of another ion or other special reason (as aspecified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means.	or priority date cited to underst invention "X" document of par carnot be const involve an inve "Y" document of par cannot be const document is co ments, such co in the arc.	published after the International filing date and not in conflict with the application but stand the principle or theory underlying the urticular relevance; the claimed invention aldered novel or cannot be considered to entire step when the document is taken aldered to involve an inventive step when the claimed invention is idened to involve an inventive step when to ombined with one or more other such document in the same patent family	one the
Date of th	e actual completion of the International search		g of the international search raport	
	26 February 1999	16/03		
Name and	d mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3015	Authorized offk		

int tional Application No PCT/DE 98/02726

Relevant to claim No.
Helevant to claim No.
1-29
1
1-29
1-29
22,24-26
11,16
14,28
24,26
25

tr. ational Application No PCT/DE 98/02726

2.2		PUITUE 96,	
C.(Continua Category *	ntion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 120 (C-065), 4 August 1981 & JP 56 055564 A (MITSUBISHI METAL CORP), 16 May 1981 see abstract		21,22
A	SMITH P.H.: "Method of Varying Composition of Multi Component. Sputtered Films. November 1981." IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 24, no. 6, November 1981, pages 2962-2963, XP002094096 New York, US see the whole document		23
	,		
		·	
-			
	·		

Information on patent family members

Int .tional Application No PCT/DE 98/02726

	atent document i in search report		Publication date		atent family nember(s)	Publication date
DE	4343042	С	09-03-1995	MO EP JP	9516798 A 0734459 A 9508942 T	22-06-1995 02-10-1996 09-09-1997
DE	19506515	С	07-03-1996	WO EP	9626302 A 0812368 A	29-08-1996 17-12-1997
DE	19537263	A	10-04-1997	WO EP	9713003 A 0853685 A	10-04-1997 22-07-1998
EP	0736612	A	09-10-1996	NONE		
EP	0583736	A	23-02-1994	US CA DE DE JP JP JP KR	5346600 A 2103770 A,C 69306690 D 69306690 T 2034843 C 6192834 A 7051752 B 9602632 B	13-09-1994 15-02-1994 30-01-1997 24-07-1997 28-03-1996 12-07-1994 05-06-1995 24-02-1996

In ationales Aktenzeichen PCT/DE 98/02726

A. KLASS IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C23C14/00		·
Nach der In	ternationalen Patentkiassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo C23C	ole)	
Recherchie	rta aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	owelt diese unter die recherchierten Gebiete	lallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwendete S	tuchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 43 43 042 C (FRAUNHOFER GES FO 9. März 1995	DRSCHUNG)	1,2,4-6, 8,9,12, 18-20, 27,29
•	siehe Spalte 4, Zeile 36 - Zeile siehe Spalte 5, Zeile 14 - Zeile	61	ŕ
X	FRACH P ET AL: "The double ring process module—a tool for station deposition of metals, insulators reactive sputtered compounds" SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, 1997, ELSEVIER, SWITZERLAND, Bd. 90, Nr. 1-2, Seiten 75-81, XP002094930 ISSN 0257-8972	nary and	1,2
A	siehe Absatz 4.4		3-29
		-/	
X Weit	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentiamilie	
"A" Veröffer aber n "E" älteres	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht ale besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur Erfindung zugrundellegenden Prinzips o Theorie angegeben ist	worden ist und mit der zum Verständnis des der
"L" Veröffer schein andere	oedamm verorientlicht worden ist rillichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einern anderen besonderen Grund angegeben ist Avie	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann ellein aufgrund dieser Veröffentlich erfinderischer Tätigkeit beruhend betrech "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann nicht als auf erfinderischer Tätigke	rung nicht als neu oder auf htet werden ung: die beanspruchte Erlindung It beruhend betrachtet
"O" Veröffer eine Bi "P" Veröffer	ndichung, die eich auf eine mündliche Offenbarung. enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht rillichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in V diese Verbindung für einen Fachmann r "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben i	ilner oder mehreren anderen /erbindung gebracht wird und iaheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Rec	herche nberichte
	6. Februar 1999	16/03/1999	
neme und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Nt 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevolimächtigter Bedlensteter Ekhuit, H	

Ir. ationales Aktenzeichen PCT/DE 98/02726

/Fortune	TUE 98/02/26	
Categorie,	eung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Te	Betr. Anspruch Nr.
A	SCHOLL R A: "ASYMMETRIC BIPOLAR PULSED POWER. A NEW POWER TECHNOLOGY" LE VIDE: SCIENCE, TECHNIQUE ET APPLICATIONS, Bd. 52, Nr. 280, 1. April 1996, Seiten 237-243, XP000599220 siehe Seite 241, Zeile 1 - Zeile 23	1-29
A	DE 195 06 515 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 7. März 1996 siehe das ganze Dokument	1-29
A	DE 195 37 263 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 10. April 1997 siehe Spalte 3, Zeile 23 - Zeile 55 siehe Spalte 4, Zeile 49 - Zeile 63	1-29
A	EP 0 736 612 A (GAMPP RONALD ;GANTENBEIN PAUL (CH); OELHAFEN PETER (CH)) 9. Oktober 1996 siehe Ansprüche 1-10	22,24-26
A	KUSAKA K ET AL: "EFFECT OF NITROGEN GAS PRESSURE ON RESIDUAL STRESS IN AIN FILMS DEPOSITED BY THE PLANAR MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM" THIN SOLID FILMS, Bd. 281/282, Nr. 1/02, 1. August 1996, Seiten 340-343, XP000643420 siehe Absatz 3	11,16
A	YOSHIO MANABE ET AL: "ZINC OXIDE THIN FILMS PREPARED BY THE ELECTRON-CYCLOTRON-RESONANCE PLASMA SPUTTERING METHOD" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Bd. 29, Nr. 2, PART 01, 1. Februar 1990, Seiten 334-339, XP000116850 siehe Absatz 2	14,28
A	SHEW B -Y ET AL: "Effects of r.f. bias and nitrogen flow rates on the reactive sputtering of T1AIN films" THIN SOLID FILMS, Bd. 293, Nr. 1-2, 30. Januar 1997, Seite 212-219 XP004080859 siehe Abbildung 1	24,26
A	EP 0 583 736 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 23. Februar 1994 siehe Spalte 12, Zeile 37 - Zeile 48	25

ir. ationales Aktenzeichen
PCT/DE 98/02726

C (Forteste	ING) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PCI/DE 98	7 02720
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komma	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 120 (C-065), 4. August 1981 & JP 56 055564 A (MITSUBISHI METAL CORP),	and the second s	21,22
	16. Mai 1981 siehe Zusammenfassung SMITH P.H.: "Method of Varving		23
	Composition of Multi Component. Sputtered Films. November 1981." IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Bd. 24, Nr. 6, November 1981, Seiten 2962-2963, XP002094096 New York, US siehe das ganze Dokument		
			- 4
			·
		į	
	2210 (Fortrestrung was Platt 2) (bit 1002)		

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int tionales Aktenzeichen PCT/DE 98/02726

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DE 4343042 C		09-03-1995	WO EP JP	9516798 A 0734459 A 9508942 T	22-06-1995 02-10-1996 09-09-1997	
DE	19506515	С	07-03-1996	WO EP	9626302 A 0812368 A	29-08-1996 17-12-1997
DE	19537263	A	10-04-1997	WO EP	9713003 A 0853685 A	10-04-1997 22-07-1998
ΕP	0736612	Α	09-10-1996	KEI	IE	
EP	0583736	A	23-02-1994	US CA DE DE JP JP JP KR	5346600 A 2103770 A,C 69306690 D 69306690 T 2034843 C 6192834 A 7051752 B 9602632 B	13-09-1994 15-02-1994 30-01-1997 24-07-1997 28-03-1996 12-07-1994 05-06-1995 24-02-1996